УДК 544.77.023.5:544.18

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТ ТА ФОРМ НОРМАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ КИСЕНЬВМІСНИХ АДСОРБЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ГРАНІ (100) КРИСТАЛІЧНОГО СИЛІЦІЮ

© 2009 М. І. Теребінська, В. В. Лобанов*

Наведені коливальні спектри деяких кисеньвмісних адсорбційних комплексів на поверхні кристалічного силіцію грані (100). Проаналізовані частоти та інтенсивності нормальних коливань. Розрахунки виконані методом функціоналу густини з базисним набором 6-31G** у кластерному наближенні.

Вивченю властивостей поверхні силіцію та механізму реакції її окиснення присвячена велика кількість робіт [1–4], оскільки саме діоксид силіцію, що при цьому утворюється, є важливим функціональним елементом більшості мікроелектронних пристроїв. Дані щодо енергетики реакції окиснення поверхні кристалічного силіцію отримані як експериментально, так і розраховані теоретично, дозволяють оптимізувати технологічні схеми вирощування плівок SiO2. Також ця реакція відіграє центральну роль при вивченні механізмів і швидкостей взаємодії індивідуальних молекул газової фази з твердотілою поверхнею напівпровідників та металів. Тільки результати детального дослідження окремих стадій такої взаємодії в атомній шкалі (фізична адсорбція, хемосорбція, дисоціація, дифузія і десорбція) можуть скласти наукове підгрунтя практичного використання реакцій за участю атомів твердого тіла. За останній час накопчено особливо великий масив експериментальних даних відносно просторової структури адсорбційних комплексів молекулярного та атомарного кисню на поверхні силіцію [1–5]. Серед них чільне місце займають дані ІЧ - спектроскопії. Однак, її використання стикається з певними труднощами, які пов'язані з неоднозначною інтерпретацією одержаних результатів, що обумовлено низкою факторів. Перш за все, це зумовлено із одночасною наявністю на поверхні та в об'ємній фазі силіцію кисеньвмісних комплексів різної структури, а також незначною їх концентрацією. Також слід врахувати, велику інтенсивність ліній, обумовлених коливаннями атомів твердотільної підкладинки, частоти яких іноді перекриваються з частотами коливань атомів адсорбційних комплексів. Значну допомогу в трактуванні ІЧ-спектрів, що дозволяє зробити більш-менш однозначні висновки щодо симетрії розміщення адсорбованих молекул (адмолекул) відносно поверхні, наявності поверхневих структурних груп та утворених зв'язків між периферійними атомами адмолекули та поверхні, характеру міжатомних сил можуть надати квантово-хімічні розрахунки. Сучасні спектрохімічні дослідження повинні включати, поряд з повним і детальним аналізом експериментальних даних, теоретичний аналіз форм нормальних коливань досліджуваних систем і хоча б наближений розрахунок їх частот [6]. Квантова хімія відкриває нові можливості вивчення хімічних реакцій на поверхні твердого тіла, оскільки за допомогою теоретичних розрахунків можна визначити переважну більшість параметрів їх механізму. Особливої уваги заслуговують пояснення щодо причин і величин зсувів характерних частот в залежності від оточення, для чого не достатньо лише якісних суджень, а потрібен теоретичний розгляд форми нормальних коливань і їх частот.

Аналіз робіт по дослідженню властивостей поверхні силіцію засвідчив про відсутність однозначних висновків щодо початкових стадій її окиснення як атомарним, так і молекулярним киснем. Так, в [7] повідомляється про молекулярну адсорбцію кисню з подальшою дисоціацією молекули O₂, яка вимагає досить великої енергії активації. А в роботі [8] показано, що дисоціація молекули не потребує затрат енергії, і цей процес йде самочинно. Для вирішення даної проблеми потрібен детальний аналіз експериментальних даних і результатів квантовохімічних розрахунків електронної і просторової будови адсорбційних комплексів атомарного і

^{*} Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України, вул. Генерала Наумова 17, 03164, Київ-164, Україна

⁶ Работа докладывалась на Международной конференции «Динамика и структура в физике и химии». Харьков – 2009

молекулярного кисню на поверхні кристалічного силіцію та продуктів їх подальшого перетворення за участю атомів кисню, які проникають в його об'ємну фазу.

В наших попередніх роботах наведені результати розрахунків відносно початкових стадій окиснення молекулярним киснем поверхні кристалічного силіцію з орієнтацією грані (100) [9]. Методом функціоналу густини [10] (обмінно - кореляційний функціонал B3LYP, [11] базис 6-31G**, програмний модуль PC GAMESS [12]) розглянута рівноважна просторова структура адсорбційних комплексів молекули О2 на грані (100) поверхні кристалічного силіцію, з'ясована послідовність і енергетика стадій утворення тетраедра SiO₄ – будівельного блоку всіх модифікацій кремнезему. Поверхня силіцію представлялись кластером Si₄₅H₃₆ з подальшою оптимізацією його просторової структури. Як показали розрахунки, на першій стадії відбувається адсорбція молекули кисню з її наступною дисоціацією. Цей процес є екзотермічним з тепловим ефектом 29 кДж/моль, що добре узгоджується з експериментальними даними [13]. Це дало підгрунтя вважати, що запропоновані кластерні моделі і використаний варіант методу функціоналу густини можуть бути придатними для розрахунку ІЧ - спектрів адсорбційних комплексів молекулярного кисню і структур, утворених за участю атомів кисню в поверхневому шарі кристалічного силіцію. Квадрати частот нормальних коливань розраховувались як власні значення мас-зваженого гесіана кластерів, що моделюють рівноважні конфігурації адсорбційних комплексів. Відсутність від'ємних власних значень гесіана свідчила про те, що знайдені рівноважні конфігурації адсорбційних комплексів дійсно відповідали локальним мінімумам на багатовимірній поверхні потенціальної енергії, а не перехідним станам. Перші шість значень розрахованих частот дуже близькі нулю і характеризують поступальні і коливальні рухи комплексів як цілого. Власні вектори матриці Гесса дають амплітуди нормальних коливань атомів, що дозволяє відносити коливання до того чи іншого типу. Точність розрахунку потенціальної енергії коливань атомів складала 10⁻⁶ ат.од., а – визначення декартових координат – 10⁻⁴ ат.од. Певна похибка при розрахунках частот коливань обумовлена гармонічним наближенням і не пов'язана з недоліками квантовохімічних методів. Для верифікації достовірності обраних методів та визначення ступеня узгодження теоретичного спектру з експериментальним був розрахований коливальний спектр неокисненої поверхні кристалічного силіцію, який поданий на рис. 1, на якому присутні три піки високої інтенсивності. Піки в області 650 см⁻¹ і 895 см⁻¹ відповідають частоті деформаційних коливань атомів в групах SiH₂ і добре узгоджується з експериментальними даними 630 см⁻¹ та 875 см⁻¹ відповідно [14, 15], які були отримані для зрощених пластин силіцію. Смуга найбільшої інтенсивності з частотою 2122 см⁻¹ обумовлена валентними коливаннями груп Si-H на поверхні силіцію. Вона відповідає частоті 2105 см⁻¹, яка також зафіксована експериментально [16]. Слід відмітити, що на поверхні чистого силіцію групи Si-H відсутні, але вони наявні в реальних зразках, що використовуються в мікроелектроніці. В нашій моделі атоми водню вводяться для компенсації обірваних зв'язків по периферії кластера.



Рис. 1. Коливальний спектр поверхні кристалічного силіцію з орієнтацією грані (100)

В [9] було показано, що при утворенні адсорбційного комплексу молекули кисню на грані (100) поверхні силіцію її між'ядерна вісь розміщується паралельно площині поверхні (100), а довжина зв'язку О–О сягає 0,154 нм (в ізольованій молекулі О₂ для триплетного стану відстань О–О складає 0,124 нм). Така видовженість зв'язку О–О корелює з частотою валентного коливання 770 см⁻¹ в адсорбційному комплексі, оскільки частота коливання такого зв'язку в ізольованому аніоні O_2^- – 1089 см⁻¹. Заряд двоатомного фрагмента –О–О– в адсорбційному

комплексі сягає -0,72 ат.од., що дозволяє його розглядати, як аналог аніона О₂.

Після розриву зв'язку О-О адсорбованої молекули кисню формується top-top структура (два атоми кисню розміщуються над сусідніми поверхневими трикоординованими атомами силіцію, насичуючи їх обірвані зв'язки). Утворені таким чином Si-O зв'язки орієнтовні перпендикулярно поверхні грані силіцію, а частоти їх валентних коливанні складають 941 і 946 см⁻¹, які досить відрізняється від аналогічних коливань в ізольованій двоатомній Si-O молекулі (1241 см⁻¹). Це можна пояснити значною взаємодією атомів кисню з поверхнею силіцію, довжина зв'язку Si-O в top-top структурі становить 0,163 нм (в ізольовані молекулі Si-O – 0,165–0,170 нм), що є передумовою вбудування атомів кисню в Si-Si зв'язок з утворенням оксидного шару на поверхні кристалу. Слід зазначити, що валентним коливанням Si-O в top-top структурі притаманні різні інтенсивності 0,2 та 1,88 відн. од. Наступною стадією процесу окиснення є звязування одного з атомів кисню з двома атомами силіцію, один з яких насичує свою вільну валентність другим атомом кисню, що залишається в top-положенні з утворенням кута О-Si-O. Для ins-ins структури, в якій обидва атоми кисню вбудовані в зв'язки Si-Si одного атома силіцію, спостерігаються антисиметричне деформаційне коливання з частотою 955 см⁻¹ фрагмента О-Si-O. Адсорбція другої молекули кисню на поверхні силіцію, яка вже має два вбудовані атоми кисню в зв'язки Si-Si, з наступною її дисоціацією завершує формування тетраедра SiO₄, що є елементарною одиницею діоксиду силіцію на поверхні кристалу. Даному адсорбційному комплексу відповідають коливання з частотами 945 та 951 см-1. На рис. 2 наведений коливальний спектр даної структури, з якого видно, що спектр окисненої поверхні на відміну від спектру грані кристалічного силіцію має три піка в області від 500 до 1200 см-1. Атоми кисню адсорбційного комплексу можуть розглядатися як поверхневі домішки. Присутність піку 1150 см⁻¹ свідчить про наявність на поверхні кисню, оскільки експериментально отриманий спектр [17] окисненої поверхні силіцію містить аналогічний пік, причому він зсувається в область вищих частот з пониженням температури поверхні.



Рис. 2. Коливальний спектр поверхні Si (100) з двома молекулам кисню, що формують тетраедр SiO₄: а) теоретично розрахований; б) отриманий експериментально

Для більш детального дослідження коливальних станів на поверхні силіцію були розраховані також частоти коливань адсорбційних комплексів молекули води.

Як відомо молекула води в ізольованому стані має три нормальні частоти коливань рис. 3.



Рухи ядер при валентних коливаннях v_1 (OH) і v_3 (OH) відбуваються майже вздовж напрямку зв'язку O–H. Під час деформаційного H–O–H коливання v_2 (OH) ядра водню рухаються майже перпендикулярно напрямку зв'язків O–H. Перехід молекули із її основного коливального стану в збуджений описується коливанням v_2 і відповідає смузі 1595 см⁻¹ [18].

На рис. 4 наведений спектр коливання комплексу, в якому молекула води ще не дисоціювала, але вже знаходиться в фізично адсорбованому стані біля поверхні. Як бачимо з'являється ще один пік в області 1500 см⁻¹, що свідчить про присутність молекули води. Пік в області 3637 см⁻¹ підтверджує наявність зв'язку Si–O–H, оскільки це добре узгоджується з експериментальними даними відносно частоти валентного O–H коливання [19]. Два піки в області низьких частот 667 і 897 см⁻¹ відповідають коливанню груп =SiH₂, про що свідчать і експериментальні дані, згідно яких частоти відповідних коливань складають 630 та 875 см⁻¹ [20]. Як показано в [21] молекула води адсорбується дисоціативно з утворенням на поверхні силіцію Si–H та Si–O–H фрагментів. В спектрі коливань комплексу з хемосорбованою молекулою води вже відсутній пік в області 1500 см⁻¹. Як і на чистій поверхні даний спектр містить смугу в області 2100 і 2400 см⁻¹, що обумовлена валентними коливаннями групи Si–H.



Рис. 4. Коливальний спектр поверхні Si (100) з однією молекулою води

Для зручності порівняння одержаних результатів в таблиці наведені теоретично розраховані та експериментальні значення частот нормальних коливань адсорбційних комплексів молекули кисню та продуктів їх подальшого перетворення.

Адсорбційний комплекс	Частота норм	ального ко- і (см ⁻¹)	Інтенсивність вілн. ол.	, Тип нормального коливання	
Молекулярний комплекс	розрахунок	експери- мент [18, 20]			
	Зв'язок О–О				
	770	780	0,066	валентне	
Тор-tор структура	Зв'язок Si–O				
	941	990	0,204	валентне	
	945	965	1,888	валентне	
Ins-ins структура			Кут О–Ѕі–О		
	955	1075	1,888	симетричне деформаційне	
SiO ₄ -тетраедр	Kyt O–Si–O				
	958	963	6,615	симетричне деформаційне	
	1043	993	5,018	антисиметричне деформаційне	
Н-ОН (вода)	Si-O-H				
		825			
	Si–H				
	2100	2105	8,15	валентне	
	=Si-H ₂				
	667 897	630 875	12,16 8,9	валентне	
	О–Н				
	3637	3460 3680	2,97	валентне	

Таблиця. Частоти нормальних коливань адсорбційних комплексів на поверхні (100) кристалічного силіцію

Література

- 1. Fan X.L., Zhang Y.F., Lau W.M, Liu Z.F. // Phys. Rev. Lett. 2005. -. V. 94, N 1. P 016101-1-016101-4.
- Bongiorno A., Pascquarello A. // Phys. Rev. Lett. 2004. V. 93, N 8. P. 086102-1-086102-4.
- Giustino F., Bongiorno A., Pasquarello A. // J. Phys.: Condens. Matter. 2005. V. 17, N 21. – P. S2064–S2074.
- 4. Widjija Y., Musgrave C.B. // J. Chem. Phys. 2002. V. 116, N 13. P. 5774-5780.
- 5. Smith A.L., Collins S.D. // J. Appl. Phys. 1992. V. 71, N 8. P. R1 R22.
- 6. Kryukov Y. A., Podraza N. J., Collins R. W., and Amar J. G. // Phys. Rev. B 2009. V. 80. P. 085403–085410.
- 7. Hoshino T., Nishioka Y. // Phys. Rev. B 2000. V. 61, N 7. P. 4705–4713.
- 8. Kato K., Uda T., Terakura K. // Phys. Rev. Lett. 1998. V. 80, N 2000. P. 5402-5405.
- 9. Теребинская М.И., Лобанов В.В. // Теор. и эксперим. химия. 2007. Т. 43, № 4. С. 257 261.
- 10. Hohenberg P., Kohn W. // Phys. Rev. 1964. V. 136, N 21. P. 864-871.
- 11. Becke A.D. // J. Chem. Phys. 1993. V. 98. P. 5648-5652.
- Schmidt M.W., Baldridge K.K., Boatz J.A., Elbert S.T., Gordon M.S., Jensen J.H., Koseki S., Matsunaga N., Nguen K.A., Su S.J., Windus T.L., Dupuis M., Montogomery J.A. // J. Comput. Chem. 1993. V.14, N 11. P.1347–1363.
- 13. Waltenburg H.N., Yates J.T. // Chem. Rev. 1995. V. 95. P. 1589-1673.
- Shanks H., Fang C. J., Ley J., Cardona M., Demond F. Z., Kalbitzer S. // Phys. Stat. Sol. B. – 1980. – Vol. 100, N 1. – P. 43–55.
- 15. Rudder R. A., Cook J. W., Lucovsky G. // Appl. Phys. Lett. 1984. Vol. 45, N 8. P. 887–889.
- 16. Chabal YJ. // Surf. Sci. 1986. V. 168, N 594. P. 1-3.
- 17. Hrostowski H.J., Kaiser H. // Phys. Rev. 1957. V. 107, N 4. P. 966-972.
- 18. Юхневич Г.В. Инфракрасная спектроскопия воды. М. 1973. 207с.
- Raghavachari K., Chabal Y.J., Struck L.M. // Chem. Phys. Lett. 1996. V. 252, N 3-4. P. 230–235.
- 20. Наджафов Б.А., Исаков Г. И. // Int. Sci. J. for Altern. Energy and Ecology 2005. V. 24, N 4. P. 74 78.
- 21. Теребинская М.И., Лобанов В.В. // Фіз. і хім. тв. тіла. 2008. Т. 9, № 1. С. 135 137.

Поступила в редакцию 15 мая 2009 г.

М. И. Теребинская, В. В. Лобанов. Теоретическое исследование частот и форм нормальных колебаний кислородсодержащих адсорбционных комплексов на грани (100) кристаллического силиция

Приведены колебательные спектры некоторых кислородсодержащих адсорбционных комплексов на поверхности кристаллического силиция грани (100). Проанализированы частоты и интенсивности нормальных колебаний. Расчеты выполнены методом функционала плотности в базисе 6- 31G** в кластерном приближении.

M. I. Terebinska, V. V. Lobanov. A theoretical study on the frequencies and forms of normal vibrations of oxygen-containing adsorption complexes on the (100) face of crystalline silicon.

Vibrational spectra are presented of some oxygen-containing adsorption complexes on the (100) face of crystalline silicon surface. The frequencies and intensities of normal vibrations are analyzed. The calculations were carried using density functional theory method with 6-31* basis set within cluster approximation.

Kharkov University Bulletin. 2009. №870. Chemical Series. Issue 17(40).